



## 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年7月27日

上場会社名 株式会社トーマンデバイス 上場取引所 東  
コード番号 2737 URL <https://www.tomendevices.co.jp/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 妻木 一郎  
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 原 英記 TEL 03-3536-9150  
四半期報告書提出予定日 2023年8月10日 配当支払開始予定日 -  
四半期決算補足説明資料作成の有無：無  
四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年3月期第1四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年6月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	87,968	△20.7	3,127	△17.2	2,098	△6.0	△1,052	-
2023年3月期第1四半期	110,945	12.9	3,776	20.0	2,231	△23.0	1,658	△21.6

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 101百万円 (△96.1%) 2023年3月期第1四半期 2,585百万円 (10.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	△154.82	-
2023年3月期第1四半期	243.90	-

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第1四半期	139,503	41,238	29.6	6,063.52
2023年3月期	107,177	44,198	40.3	6,353.93

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 41,238百万円 2023年3月期 43,213百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	-	0.00	-	300.00	300.00
2024年3月期	-	-	-	-	-
2024年3月期（予想）	-	0.00	-	120.00	120.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	355,000	△15.0	6,300	△48.5	4,500	△31.7	850	△82.7	124.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期1Q	6,802,000株	2023年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	963株	2023年3月期	963株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期1Q	6,801,037株	2023年3月期1Q	6,801,058株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
(四半期連結損益計算書関係)	6
(企業結合等関係)	7
3. 補足情報	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、コロナ禍からの経済活動の再開が進んだことで、個人消費と設備投資に緩やかな回復がありました。世界経済においては、コロナ後のリバウンド需要でサービス業の景況感は改善している一方、米欧を中心とする金融引き締めの影響、米中貿易摩擦、ウクライナ問題の長期化など、製造業の景況感は停滞しております。

エレクトロニクス業界におきましては、車載向け半導体の供給不足の緩和は見られたものの、PC、スマートフォン、サーバー等の最終需要の回復力は鈍く、在庫調整の進展も従来見通しより緩やかに留まる懸念がでておりますが、生成AIの成長に期待の高まりから、AIサーバーのデータ量増大に対応した高性能メモリーの需要が拡大しております。

このような状況下、当社グループは、車載ビジネスおよびSiP（システム・イン・パッケージ）ビジネスの売上が拡大したものの、データセンター・ストレージ、PC、スマートフォン向け全般に主要取扱製品であるメモリー製品の売上が減少したことから、売上高は879億68百万円（前年同期比20.7%減）、営業利益は31億27百万円（同17.2%減）、経常利益は20億98百万円（同6.0%減）となりました。また、当社の取引先であるFCNT株式会社による民事再生手続き開始申立てを受け、同社に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたこと、同社から受注した取引に関連する棚卸資産について収益性の低下のおそれが生じたことから特別損失（貸倒引当金繰入額および棚卸資産評価損）42億36百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は10億52百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益16億58百万円）となりました。

なお、品目別の実績については、8ページの「3. 補足情報（品目別実績）」をご参照ください。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産の残高は1,395億3百万円（前連結会計年度末比30.2%増）となりました。これは主に商品が増加したことによるものです。

負債の残高は982億65百万円（同56.0%増）となりました。これは主に短期借入金、前受金が増加したことによるものです。

純資産の残高は412億38百万円（同6.7%減）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上、配当金の支払、非支配株主持分の減少によるものです。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2023年6月16日に「業績予想、配当予想の修正および特別損失計上に関するお知らせ」において公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,489	13,119
受取手形及び売掛金	51,227	53,047
電子記録債権	2,849	1,822
商品	35,994	62,619
前渡金	2,637	4,914
預け金	4,647	1,048
その他	505	574
流動資産合計	105,352	137,145
固定資産		
有形固定資産	309	288
無形固定資産	94	92
投資その他の資産	1,421	1,976
固定資産合計	1,825	2,357
資産合計	107,177	139,503
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	37,930	38,002
短期借入金	20,563	51,355
未払法人税等	488	19
前受金	175	3,042
賞与引当金	282	72
未払金	2,115	3,425
その他	708	1,626
流動負債合計	62,264	97,545
固定負債		
退職給付に係る負債	509	518
その他	204	201
固定負債合計	714	720
負債合計	62,978	98,265
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	—	16
利益剰余金	37,652	34,559
自己株式	△2	△2
株主資本合計	39,703	36,627
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	231	37
繰延ヘッジ損益	103	△241
為替換算調整勘定	3,174	4,814
その他の包括利益累計額合計	3,509	4,611
非支配株主持分	985	—
純資産合計	44,198	41,238
負債純資産合計	107,177	139,503

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	110,945	87,968
売上原価	106,395	84,074
売上総利益	4,549	3,894
販売費及び一般管理費	773	766
営業利益	3,776	3,127
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	9	10
持分法による投資利益	5	10
その他	5	0
営業外収益合計	21	22
営業外費用		
支払利息	75	451
債権売却損	90	91
為替差損	1,389	499
その他	10	8
営業外費用合計	1,565	1,051
経常利益	2,231	2,098
特別利益		
投資有価証券売却益	—	391
特別利益合計	—	391
特別損失		
貸倒引当金繰入額	—	3,864
棚卸資産評価損	—	371
特別損失合計	—	4,236
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	2,231	△1,746
法人税等	528	△700
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,703	△1,045
非支配株主に帰属する四半期純利益	44	7
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	1,658	△1,052

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	1,703	△1,045
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	19	△193
繰延ヘッジ損益	△959	△344
為替換算調整勘定	1,822	1,685
その他の包括利益合計	882	1,147
四半期包括利益	2,585	101
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,449	48
非支配株主に係る四半期包括利益	135	53

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(四半期連結損益計算書関係)

(貸倒引当金繰入額)

当社の取引先であるFCNT株式会社が、2023年5月30日付で東京地方裁判所に民事再生法に基づく民事再生手続き開始申立てを行いました。これに伴い、同社に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことにより、2023年5月30日時点の売掛金3,864百万円の全額に対して計上したものであります。

(棚卸資産評価損)

当社の取引先であるFCNT株式会社が、2023年5月30日付で東京地方裁判所に民事再生法に基づく民事再生手続き開始申立てを行いました。これに伴い、同社から受注した取引に関連する棚卸資産について収益性の低下のおそれが生じたことにより、2023年5月30日時点の棚卸資産371百万円の全額に対して計上したものであります。



(企業結合等関係)

(子会社株式の追加取得)

当社は連結子会社であるATMD (HONG KONG) LIMITEDの普通株式を追加取得いたしました。

1. 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 ATMD (HONG KONG) LIMITED

事業の内容 半導体および電子部品の売買

(2) 企業結合日

2023年5月31日

(3) 企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

(4) 結合後企業の名称

変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

非支配株主が保有する株式を全て追加取得いたしました。

この株式の追加取得により、同社及び同社子会社のATMD ELECTRONICS (SHENZHEN) LIMITED、ATMD ELECTRONICS (SHANGHAI) LIMITEDおよびATMD ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD. は当社の完全子会社となりました。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

3. 子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 7百万米ドル

取得原価 7百万米ドル

4. 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

(1) 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

(2) 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

16百万円

3. 補足情報  
(品目別実績)

品目別	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)		金額(百万円)	構成比 (%)
メモリー	87,344	78.7	65,594	74.6	△24.9	325,181	77.9
システムLSI	18,402	16.6	17,926	20.4	△2.6	67,147	16.0
半導体小計	105,746	95.3	83,520	95.0	△21.0	392,328	93.9
ディスプレイ	2,591	2.3	1,262	1.4	△51.3	10,008	2.4
その他	2,608	2.4	3,186	3.6	22.1	15,285	3.7
合計	110,945	100.0	87,968	100.0	△20.7	417,621	100.0

(メモリー)

データセンター・ストレージ、PC、スマートフォン向け全般に売上が減少したことから、この分野の売上高は655億94百万円(前年同期比24.9%減)となりました。

(システムLSI)

国内市場において、SiPビジネスの売上が拡大したものの、テレビ向け液晶パネル用ドライバーICの売上が減少したこと、海外市場において、スマートフォン向け高画素CISの売上が減少したことから、この分野の売上高は179億26百万円(同2.6%減)となりました。

(ディスプレイ)

国内市場において、スマートフォン向けOLEDの売上が減少したこと、国内・海外ともにテレビ・モニター向け液晶パネルの売上が減少したことから、この分野の売上高は12億62百万円(同51.3%減)となりました。

(その他)

国内市場において、車載向けMLCC(積層セラミックコンデンサ)の売上が伸びたこと、海外市場において、テレビ向けバックライト用LEDの売上が伸びたことから、この分野の売上高は31億86百万円(同22.1%増)となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP(マルチチップ・パッケージ)、SSD(ソリッドステートドライブ)等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC(システム・オン・チップ)、DDI(ディスプレイドライバーIC)、CIS(CMOSイメージセンサー)、PMIC(パワーマネジメントIC)、SiP等

「ディスプレイ」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD(液晶パネル)、有機EL等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、MLCC、バッテリー、設備等